

Hagiwara Solution Day 2025

エレクトロニクスを簡単に



2025年 8月22日(金) 10:00~18:00

「“エレクトロニクスを簡単に”するソリューションのご提案」をテーマに、お客様に必要とされる「萩原エレクトロニクス」を目指して、最高のパートナーであり続けるためのオンラインイベントです。是非、ご視聴ください。

エントリーは
コチラから！



視聴方法: 申し込み後に届くイベントURLからご視聴ください

参加申込: 上記QRコードまたは下記のURLからお申込みください

<https://webinar.builders/seminars/form/CFdQSKaNkfesvgUAycT3ROmVWB4GroYI>

主 催: 萩原エレクトロニクス株式会社

Pick Up!



Guest

自動車ジャーナリスト/
モータースポーツMC
AJAJ (日本自動車ジャーナリスト協会) 会員
奈良県出身

今井 優杏

(いまい ゆうき)

自動車専門誌、WEBメディア、一般ファッション誌などに新車試乗レビューを寄稿しながら、サーキットやイベント会場ではモータースポーツMCとしてマイクを握り、自動車とモータースポーツの楽しさ・素晴らしさを伝える活動を精力的に行う。大型自動二輪免許所持。BS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」MC(毎週土曜日21時〜)。YouTube「今井優杏の試乗しまSHOW」クリエイター。FM大阪「今井優杏のDrive with me今夜どこいこ」パーソナリティ(毎週土曜日19時30分〜)。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。

講演会の見どころをご紹介

第1部 業界動向・トレンド技術

半導体と自動車業界が直面する課題や変化を新聞記者の視点で解説。トレンドでもある超軽量AI技術「リザーブコンピューティング」や、車載セキュリティ対策について、わかりやすくご紹介します。

第2部 繋がる社会の実現

快適な移動や暮らしを実現するMaaSの最新動向を紹介。続いて、位置情報を活用した便利なサービスや、柔軟なデータ活用を支えるIoTプラットフォーム、そして人手不足の現場を支える車載AI技術など、繋がる社会を支える取り組みをご紹介します。

第3部 開発スピードアップ/シフトレフト

中国の自動車産業が急速な成長を見せる中、中国企業は日本自動車産業をどう見ているか生の声で解説。そこから見えた課題に対し、MBDによる早期検証、セキュア機能の早期実現、GaNによる高効率設計など、シフトレフトを加速するソリューションをご紹介します。

講演の詳細は裏面をご覧ください。

EVENT PROGRAM

2025年 8月22日(金) 10:00~18:00

10:00~

オープニング

萩原エレクトロニクス株式会社
代表取締役社長執行役員 副島剛

第1部 / 業界動向・トレンド技術

10:10~
(50分)

半導体と自動車産業の今後の展望
株式会社産業タイムズ社 泉谷 渉

新聞記者の目線から今後AIの成長、自動車の急速なエレクトロニクス化の展望についてお話を頂きます。

11:00~
(30分)

エッジでリアルタイム学習を
可能にする超軽量AI技術
株式会社QuantumCore

MCU搭載エッジデバイスでリアルタイム学習を実現する超軽量AI技術「リザバーコンピューティング」に関する弊社の取組みと今後の展望についてご紹介します。

11:30~
(30分)

お済みですか？
SDV時代のセキュリティリスク対策
VicOne株式会社

自動車のSDV化は運転支援など様々な利便性をもたらす一方、サイバー攻撃リスクも高まるため、セキュリティ対策が不可欠です。本講演では、拡大するセキュリティリスクの概要と有効な防御策について解説します。

第2部 / 繋がる社会の実現

13:00~
(60分)

MaaSで変化する未来
自動車ジャーナリスト 今井 優杏

快適な移動や暮らしを実現するMaaSの最新動向をご紹介します。

14:00~
(30分)

暮らしを便利にする『ジオフェンス』

ジオフェンス技術を活用した車載決済、自動走行芝刈り機、観光アプリの3つの取り組みをご紹介します。

14:30~
(30分)

サービス生成プラットフォーム
『BellaDati』

柔軟なデータ活用に特化し、高セキュリティ・柔軟性を備えたIoT/BIソリューションを提供する次世代のIoTプラットフォーム「BellaDati」についてご紹介します。

15:00~
(30分)

人手不足の業界を支える『EZEL』

『EZEL』はADAS用SoCを搭載した車載エッジAIコンピュータです。AI人検知やサラウンドビュー等の標準アプリを予め搭載することで、開発期間短縮に寄与します。建設/農業車両向けに開発を進めている取組みについてご紹介します。

第3部 / 開発スピードアップ / シフトレフト

15:30~
(60分)

中国企業から見た日本の自動車産業
北京鴻橋 劉 鵬

自動車業界を含め 中国を取り巻く経済の状況、中国企業のTOP層から日本の業界に伝えたい事等、生の声をお届けします。

16:30~
(30分)

らくらく開発！
Renesas MBD環境
ルネサス エレクトロニクス株式会社

RH850およびRL78マイコンを対象に、MBDを活用した開発支援ソリューションを紹介します。MCUシミュレーション環境を使うことで、開発初期からの検証が可能となり、品質向上と工数削減を実現します。

17:00~
(30分)

Winbondセキュアメモリで
工数削減、堅牢化！
ウィンボンド・エレクトロニクス株式会社

米国基準(NHTSA, J3101)に対応したセキュア機能を、SW開発工数を削減し短期間で実現する方法についてご紹介します。

17:30~
(30分)

高効率化！小型化！
Renesas GaNソリューション

次世代半導体素子であるGaNの概要をご説明の上、ルネサスエレクトロニクスの最新製品ポートフォリオと技術トレンドなどを含めたソリューションについてご紹介します。

18:00~

クロージング

ビジネスディベロップメント本部
グローバルマーケティングソリューション部部長 石田克

※プログラムは予告なく変更となる場合がありますので、ご了承ください。

本セミナーに関するお問い合わせ先: 萩原エレクトロニクスイベント事務局 hel_info@hagiwara.co.jp

© 2025 HAGIWARA ELECTRONICS CO., LTD.

HAGIWARAロゴは萩原電気ホールディングス株式会社の登録商標です。
また、記載された商品名および会社名等は、各社の商標または登録商標です。

QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。



萩原エレクトロニクス株式会社